

유한요소법을 이용한 결합 진단용 와전류 탐침 코일의 특성 비교

문호영, 김창업, 고형환
호서대학교 전기공학과

Comparison of Eddy Current Testing Probes for Detecting Flaws by Using Finite Element Method

Ho-Young Mun, Chang-Eod kim, Hyoung-Hwan Ko
Department of Electrical Engineering, Hoseo University

Abstract – 본 논문은 3D 타원형 결합을 가진 알루미늄 판에 대하여 와전류 탐상 프로브 중 Impedance, T/R, T/T 프로브를 설계하여 결합에서의 특성을 파악하였다. 특성 파악을 위해 세 가지의 결합에 대하여 프로브 코일 임피던스의 실수, 헤수 변화에 따른 와전류 센서의 특성을 비교하였다.

1. 서 론

비파괴 검사는 탐상 시험과 재질시험, 안전성 진단 등 그 상태를 진단하고 파악하는데 있어서 가장 효율적인 방법이다. 특히 금속으로 이루어진 표면 상태의 이상 유무를 확인하는 방법에는 와전류 탐상 방법(Eddy Current Test ; ECT)이 효과적이다. 이러한 와전류 탐상의 프로브는 Impedance 프로브, T/R 프로브, T/T 프로브 등 여러 가지 종류가 있다. 와전류 탐상법의 사용범위가 점차 확대되는 만큼 와전류 프로브의 종류에 따른 특성을 비교 분석할 필요가 있다. 본 논문은 와전류 탐상 검사에서 결합 검출에 사용되는 프로브 중 Impedance, T/R, T/T 프로브 등의 결합 검출 특성을 파악하고자 코일 센서를 모델링 한 후 유한요소법을 통하여 결합에 프로브 코일 임피던스의 실수 및 헤수 변화를 비교하여 와전류 센서의 특성을 살펴보았다.

2. 본 론

2.1 와전류탐상의 원리

코일의 시변 자장이 피검사체에 인가되면 도체 내에 유기기전력이 발생한다. 이 유기기전력이 시변 자장을 방해하는 방향으로 와전류가 발생하여 새로운 시변 자장이 생성되고, 두 시변자장의 합성은 코일에 쇄교되는 총 자장을 결정하게 된다. 따라서 총 자장은 전류의 흐름을 변하게 하여 프로브 코일의 임피던스를 변화시킨다. 임피던스 변화는 검사할 도체 내부의 결합과 상태 위치들을 파악할 수 있는 중요한 요소가 된다. 이것이 와전류 탐상의 원리이다. 와전류 프로브는 자장을 발생시켜 와전류를 유기시키는 Transmit 코일과 발생된 자장을 검출하여 결합 유무의 신호를 받아들이는 Receive 코일로 나눌 수 있다.

Impedance 프로브는 Transmit/Receive의 역할을 하나의 코일이 담당하고, T/R 프로브는 Transmit/Receive 역할을 분리하는 상호유도형이다. T/T 프로브는 두 개의 Transmit coil로 구성되어 코일간의 임피던스 변화 차로 결합을 파악하는 방식이다. 와전류 프로브 모델은 그림 1과 같이 구성되고 각 coil의 역할은 표 1과 같다[1][2].

〈표 1〉 와전류 프로브 세 종류

Probe 종류	Coil 형태	Coil 역할
Impedance Probe	Bobbin coil	Transmit/Receive
T/R Probe	Bobbin coil	Transmit
	Bobbin coil	Receive
T/T Probe	Bobbin coil	Transmit
	Bobbin coil	Receive



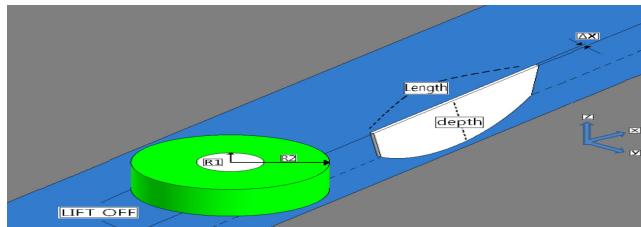
(a) Impedance Probe (b) T/R Probe (c) T/T Probe
〈그림 1〉 와전류 프로브 모델

2.2 해석 방법의 타당성 검증 해석

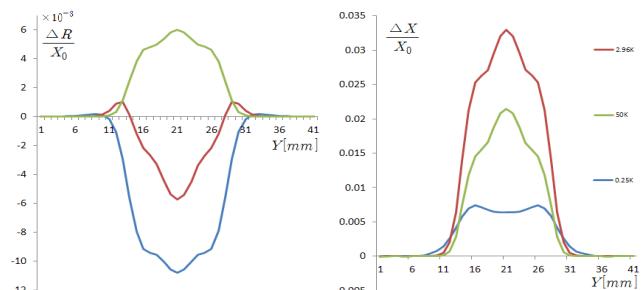
해석 방법의 타당성을 검증하기 위해 기존에 발표된 자료를 토대로 재해석하였다[3]. 도전율은 22.5 MS/m인 판을 사용하였고 Bobbin coil과 결합에 대한 수치는 표 2와 같고 해석 모델은 그림 2와 같이 3D 모델링을 하였다. 해석에 사용된 결합은 타원형 결합이라 하고, 결합의 유무 확인 방법은 Impedance 프로브가 x축으로 일정하게 이동을 하면서 임피던스의 변화를 유출하여 결합의 유무를 파악하도록 하였다.

〈표 2〉 비파괴 검사 모델 수치

Coil	결합	
R1	1.5	ΔX 0.33
R2	7.5	depth 8.61
Lift off	0.5	Length 22.1
Turn		4000 턴
L_0		100.47 mH



〈그림 2〉 비파괴 검사 모델



〈그림 3〉 결합에서의 임피던스 변화(fluex 해석)

결합에서의 임피던스 변화는 그림 3과 같이 결합 부근에서 크게 증가하거나 감소한다. 그림 3의 수치와 모양이 기존에 발표된 내용과 거의 동일하다는 것을 확인했다. 본 논문에서 사용한 비파괴 검사방법을 이용하여 프로브의 종류의 특성 해석을 하고자 한다.

2.3 와전류 프로브 세 종류의 특성 비교

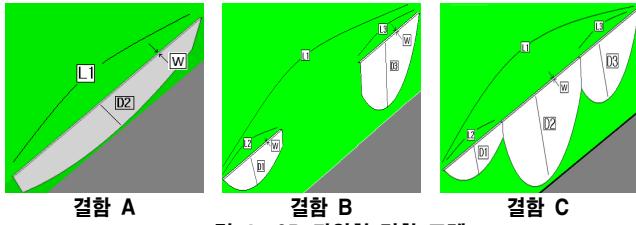
해석 대상으로는 도전율 33.445 MS/m을 가지는 알루미늄 판을 사용하였다. 프로브들의 특성 파악을 위해 사용된 결합은 타원형 결합으로 세 가지 종류로 나뉘며 결합의 크기 및 형상은 표 3 및 그림 4와 같다.

와전류 프로브의 각 Bobbin coil의 크기는 동일하고 사양은 표 4에 나타내었다. T/R, T/T 프로브의 Bobbin coil 간의 간격은 0.8 mm이고, Lift off는 0.45 mm이다. 프로브가 일정하게 x 축 방향으로 이동하면서 해석하도록 하였다[4]. 와전류 프로브의 주파수 선정은 결합 A 중앙에서 Impedance 프로브의 $\Delta V_1/V_{L0}$ 가 상대적으로 큰 8.57 kHz에서 수행하였다. 그림 5는 타원형 결합 A의 모델링에 T/T 프로브를 사용한 해석

모델이다. 각 결함이 들어간 모델에 세 종류의 프로브를 각각 x축으로 일정하게 이동하면서 임피던스 변화를 유출하여 결함의 유무를 파악하였다.

<표 3> 결합 모델 수치

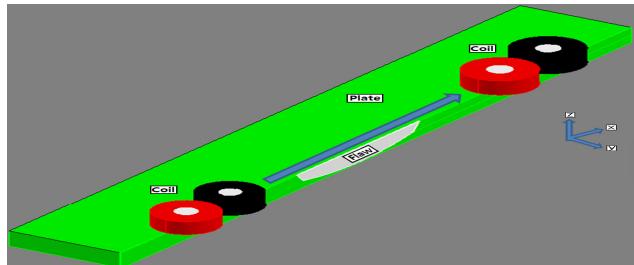
결합 A		결합 B		결합 C	
W(폭)	0.1	W(폭)	0.1	W(폭)	0.1
D1 깊이	-	D1 깊이	1	D1 깊이	1
D2 깊이	3	D2 깊이	-	D2 깊이	3
D3 깊이	-	D3 깊이	2	D3 깊이	2
L1 길이	20	L1 길이	20	L1 길이	20
L2 길이	-	L2 길이	6	L2 길이	6
L3 길이	-	L3 길이	6	L3 길이	6



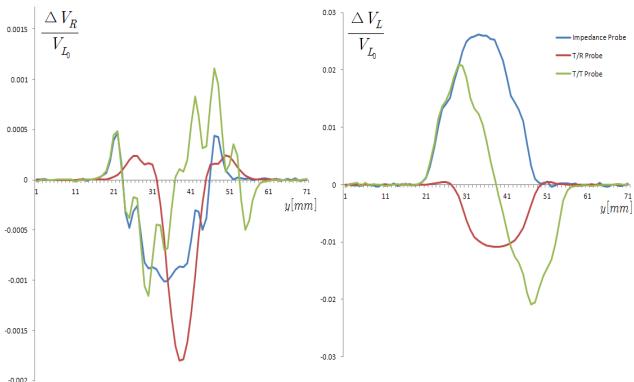
<그림 4> 3D 타원형 결합 모델

<표 4> Bobbin Coil 수치

Coil	R1	R2	Lift off	턴 수	L ₀
Bobbin coil	1.2	3.6	0.45	80 턴	24.65 μH



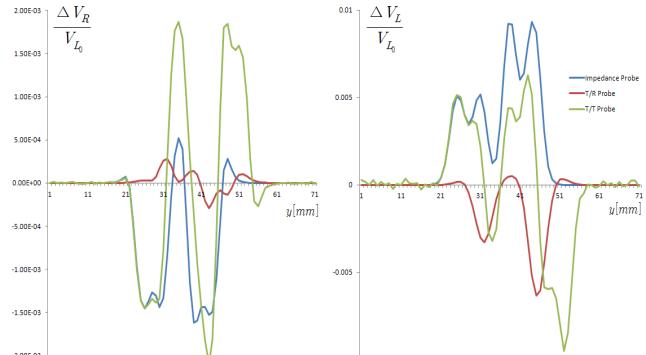
<그림 5> 해석 모델



<그림 6> 결합 A에 대한 프로브의 실수, 허수 전압 특성 비교

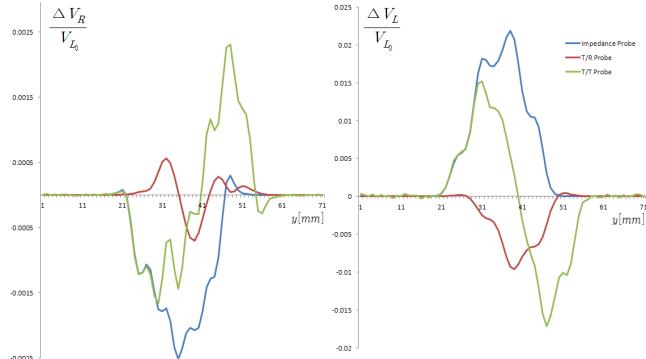
그림 6은 결합 A에서의 Impedance, T/R, T/T 프로브를 동일한 위치에서부터 x축 방향으로 이동을 하면서 결합에 의해 코일의 임피던스 변화를 감지한 그래프이다. Impedance, T/T 프로브는 결합에 가까워질수록 임피던스 변화가 비슷한 특성을 보이지만, 결합 중간부분을 통과하면서 T/T 프로브의 특성에 의해 확인한 차이를 보여준다. T/T 프로브는 각 코일의 임피던스 차이로 결합을 확인하므로 결합에 가까워지면 코일 간의 임피던스 차이가 커지게 되고 프로브가 결합의 정중앙에 이르게 되면 각 코일의 임피던스는 같아지게 되므로 임피던스 차이는 0이 된다. T/T 프로브는 결합의 중앙을 지나면 결합의 중심으로 대칭이 되는 임피던스 변화가 보인다. Impedance, T/R 프로

브의 허수전압 과정에서는 결합 부위에서 신호 전압의 뚜렷한 변화를 볼 수 있다.



<그림 7> 결합 B에 대한 프로브의 실수, 허수 전압 특성 비교

그림 7은 결합 B에서의 각 프로브 코일 임피던스 변화를 나타낸 것이다. Impedance 프로브의 중심이 결합의 중앙에 위치를 하면 T/R 프로브와 달리 감소하게 되어 M자 형식의 임피던스 변화를 볼 수 있다.



<그림 8> 결합 C에 대한 프로브의 실수, 허수 전압 특성 비교

그림 8은 결합 C에서의 각 프로브 코일 임피던스 변화를 나타낸 것이다. T/T 프로브는 깊이가 다른 연속적인 결합에서의 특성이 단일 결합에서의 특성 반응과 다르다는 것을 알 수 있다. 2개의 Transmit coil 간의 임피던스 변화 차로 결합의 유무를 확인하기 때문에 깊이가 다른 연속적인 결합에서는 단일 결합 검출과 다른 변화를 보여주고 있다.

3. 결 론

와전류 프로브의 타원형 결합에 대한 임피던스 실수, 허수 전압의 변화에 대한 특성을 비교하였다. T/R 프로브는 Impedance 프로브보다 임피던스 허수부 변화가 작지만 결합 깊이에 따른 임피던스 변화가 잘 나타내어진다. T/T 프로브는 결합 C에서의 임피던스 변화처럼 깊이가 다른 연속적인 결합 신호 해석에 어려움이 있다. Impedance 프로브는 동일한 깊이의 결합에서 시작과 끝의 임피던스 변화가 비슷하게 발생하게 되고 본 논문의 결합에서의 임피던스 변화가 가장 좋다. 향후 와전류 프로브의 제작 및 성능 향상 연구 자료로 사용할 수 있다.

참 고 문 헌

- [1] D. Zheng, "Three-dimensional eddy current analysis by the boundary element method", IEEE Trans on Magnetics, vol. 33 no. 2, pp. 1354-1357, 1997.
- [2] Palanisamy, R. and W. Lord, "Prediction of Eddy Current Probe Signal Trajectories", IEEE Transactions on Magnetics, vol. 16, no. 5, pp. 1083-1085, 1980.
- [3] Theodoros Theodoulidis, "Developments in efficiently modelling eddy current testing narrow cracks", NDT&E International 43, pp. 591-598, 2010.
- [4] 이향범, 원성연, 신영길 "3차원 관결함에 대한 와전류탐상의 유한요소해석", Journal of the Korean Society for Nondestructive Testing, vol. 20, no. 3, pp. 191-199, 2000.